

中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）673 号注册。中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“中材科技股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。

本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于法律意见书等。

特此公告。

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



2024 年 8 月 2 日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2024年8月2日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页）



北京市嘉源律师事务所

2024 年 8 月 2 日